

セイロ・成形技術セミナー <第4回> 開催のお知らせ



プラスチック成形におけるさまざまな問題の解決のために、皆様にご参考にして頂けるよう、2018年度より「セイロ・成形技術セミナー」を開講しております。

昨年5月は第1回「流動及び粘弾性」(東京)を、11月は第2回「複合材料と成形加工」(名古屋)を、今年5月は第3回「加熱・冷却と成形加工」をテーマにセミナーを開催させていただきました。これまで多数のご参加を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、今回のテーマは「残留応力とそり変形」で、金沢工業大学の瀬戸先生をお招きし、ご講演をいただきます。また成形シミュレーションソフトMoldex3Dの開発元であるCoreTech System社の技術者による解析事例の紹介もさせていただきます。

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

セミナー名	セイロ・成形技術セミナー 第4回 主テーマ：残留応力とそり変形
開催日時	2019年11月22日(金) 10:00～16:45 <受付は9:30より行います>
会場	名古屋 ウィンクあいち 11階 1101中会議室 <JR名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面へ徒歩約5分>
講演プログラム	<p>10:00～10:10 ご挨拶 弊社 Moldex統括マネージャー 後藤昌人</p> <p>10:10～11:40【招待講演】「射出成形品の残留応力分布およびそり変形とその影響因子」 金沢工業大学 工学部 機械工学科 准教授 博士(工学) 瀬戸雅宏 様</p> <p><昼食></p> <p>12:30～13:15「成形シミュレーションソフトMoldex3D(最新ver.17)の紹介」 弊社 Moldex課 係長 今嶋晋一</p> <p>13:15～14:00【基礎講座No.4】「射出成形品の残留応力とそり変形に関する基礎知識」 弊社 技術顧問 博士(工学) 吉井正樹</p> <p>14:00～14:40「粘弾性データの取得とシミュレーションへの適用」 弊社 Moldex課 主任 中井元徳, 新留仁誉</p> <p><休憩></p> <p>15:10～16:40 “Simulation and Validation of Residual Stress and Warpage” 「残留応力とそり変形のシミュレーションと検証」 CoreTech System Co., Ltd. Project manager Dan Chang <通訳> 弊社 Moldex課 課長 田中久博</p> <p>16:40～16:45 閉会のご挨拶</p>
定員	80名(1社2名まで) 定員になり次第、締め切らせていただきます
参加費	無料 (昼食は弊社で用意させていただきます)
申し込み方法	弊社ホームページからお申し込み下さい。 https://www.saeilo.co.jp/media/seminar/MolTec2019N